文章编号: 1001-3806(2019)01-0038-05

真空平板玻璃激光封接气孔控制研究

缪 宏,贺 强,张善文,张燕军,刘思幸 (扬州大学 机械工程学院,扬州 225127)

摘要:为了探究激光焊接真空平板玻璃封接层气孔的产生机理,利用扫描电镜、自带能谱仪、X射线衍射仪和金相显微镜等手段,进行了真空平板玻璃激光侧边封接试验,研究了激光功率和焊接速率对封接层气孔的影响,分析气孔产生的原因。结果表明,真空平板玻璃封接层出现了数量较多、大小不一、相互不连通的孤立气孔,位于颗粒的交界处,主要是由焊料颗粒间的残余空气引起的;在焊接速率为2mm/s和离焦量为-2mm的条件下,过低或过高的激光功率都不利于减少封接层的气孔缺陷,激光功率为80W(能量密度为80J/mm²)时,封接层组织形貌好,封接层封接质量佳;在激光功率为80W和离焦量为-2mm的条件下,较低的焊接速率将有利于减少封接层的气孔缺陷,焊接速率为1mm/s(能量密度为160J/mm²)时,封接层组织形貌好,封接层封接质量佳。此研究可为真空平板玻璃的激光封接制造提供理论依据。

关键词:激光技术;激光焊接;真空平板玻璃;封接层;气孔 中图分类号:TG456.7 文献标志码:A doi:10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2019.01.008

Study on pores control of vacuum plate glazing by laser sealing

MIAO Hong, HE Qiang, ZHANG Shanwen, ZHANG Yanjun, LIU Sixing

(College of Mechanical Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225000, China)

Abstract: In order to research the pores formation mechanism of sealing layer in laser welding of vacuum plate glazing, a laser sealing test was carried out. Scanning electron microscope, energy dispersive spectroscopy, X-ray diffractometer and metallographic microscope were used in this study. The influences of laser power and welding speed on pores of sealing layer were studied and the causes of pores were analyzed. The results show that, there are a large number of isolated pores in vacuum glazing sealing layer, which are different in size and disconnected with each other, located at the junction of particles, and mainly caused by the residual air between the solder particles. At the welding speed of 2 mm/s and the defocus amount of -2 mm, lower or higher laser power is not conducive to reduce the pore defects of sealing layer. When the laser power is 80 W (energy density is 80J/mm^2), the sealing layer at the laser power of 80 W and the defocus amount of -2 mm. When the welding speed is 1 mm/s (energy density is 160J/mm^2), the sealing layer has good morphology and good sealing quality. This study can provide a theoretical basis for the laser sealing manufacturing of vacuum plate glazing.

Key words: laser technique; laser welding; vacuum plate glazing; sealing layer; pore

E-mail:mh0514@163.com

引 言

激光焊接具有能量密度高、热影响区及焊接热变 形小、焊接效率高等特点,具有广泛的应用前景,被认 为是21世纪最先进的焊接方法之一^[1-3]。真空平板玻 璃作为一种新型节能透明保温材料,具有隔热性能强、 保温性能好、防结露和隔声性能优越等优点,已应用于 建筑、蔬菜大棚、太阳能应用、冷冻运输等领域^[47]。

真空平板玻璃在封接过程中封接层内部会产生不同程度的气孔,气孔的存在会使显微组织不致密,封接质量差。气孔少且分布均匀,封接层的密度和强度高; 气孔多或分布不均匀,过度集中,容易造成应力集中,

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51672241);江苏 省六大人才高峰资助项目(XCL-092);江苏省科技计划资助项 目(BE2016134);中国博士后科学基金资助项目 (2016M600447);江苏省自然科学基金资助项目 (BK20150455;BK20170500);扬州市基础创新资助项目 (YZ2017052);扬州大学科技创新培育基金资助项目 (2017CXJ024)

作者简介:缪 宏(1981-),男,副教授,博士,现从事抗疲 劳加工制造、真空玻璃系列的研究。

收稿日期:2018-03-29;收到修改稿日期:2018-04-27

成为裂纹源扩展,降低平板玻璃的真空气密性、机械性 能和使用寿命^[8-14]。目前真空平板玻璃的封接技术有 真空熔接法和激光焊接法^[15]。本课题组已对真空熔 接真空平板玻璃进行了系列研究^[16-19],本文中将围绕 真空平板玻璃激光焊接的气孔缺陷进行分析,通过研 究激光功率和焊接速率对封接层气孔的影响规律,从 气孔率、气孔尺寸方面阐明气孔产生的原因,探索消除 气孔的工艺措施,提高真空平板玻璃的封接可靠性,旨 在为真空平板玻璃激光封接制造提供理论依据。

1 实验材料与方法

1.1 实验材料

实验中选用的玻璃为 20mm × 20mm × 4mm 的普 通钠钙玻璃,其主要成分见表 1。

Table 1 Chemical composition (mass fraction) of the common soda-lime glass

SiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	Al_2O_3
0.67~0.74	$0.05 \sim 0.11$	$0 \sim 0.04$	0.10~0.17	0~0.03

实验中所用的焊料为 PbO-TiO₂-SiO₂-R_xO_y 系统封 接焊料,焊料的主要成分见表 2。其制备工艺为:将 99% 纯度和平均粒度在 30μm 的 PbO、TiO₂ 按 70:15 的质量分数比均匀混合,然后向 PbO/TiO₂ 混合粉末 中分别加入质量分数为0.10 的纳米 SiO₂,质量分数小 于 0.025 的 CuO 和质量分数小于 0.025 的 Fe₂O₃配合 粉末(纯度不小于 99.8%,平均粒度不大于 50nm),将 混合粉末放入球磨机中,加入一定的松油醇作为分散 剂,采用湿法球磨混合处理。具体参量为:球料质量比 10:1,转速 250r/min,球磨 4h,然后将其放入干燥箱中 进行干燥处理,得到实验所需焊料。其粒度在 1μm ~ 25μm 范围内,平均粒度为 12.15μm。图 1a 所示为实 验中所用玻璃和焊料,图 1b 为焊料扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)图。

Table 2 Chemical composition (mass fraction) of the sealing solder



Fig. 1 Experimental materials a—glass and sealing solder b—SEM photo of the sealing solder

5mm

1.2 实验方法

焊接前,先用砂纸研磨玻璃的待焊接表面,使焊接 面平整并具有一定的粗糙度,然后放在丙酮溶液中超 声波清洗15min,除去表面的油渍等污垢。实验时,在 一片洗净的平板玻璃上以一定间距放置支撑柱,并在 玻璃四周涂覆封接焊料,然后再放另一片玻璃板,将两 片玻璃板压合后在 C-MAGHP4 型数显加热板上预热, 预热温度为220℃,预热时间为10min,然后采用 YLS-2000-CT 型光纤激光器在真空环境下进行激光封接, 光斑直径为0.5mm。试验中采用的激光工艺参量见 表3。激光输入能量是用激光能量密度去衡量的,数 值计算公式为 *E* = *P*/(*Dv*)^[20],其中 *E* 为激光能量密 度,*P* 为激光功率,*D* 为激光光斑直径,*v* 为焊接速率。

rubio 5 - Euser process purumeters						
laswe power P/W	welding speed $v/(\text{mm} \cdot \text{s}^{-1})$	defocused amount h/mm	energy density $E/(\mathbf{J} \cdot \mathbf{mm}^{-2})$			
60	2	-2	60			
70	2	- 2	70			
80	2	- 2	80			
90	2	- 2	90			
80	1	- 2	160			
80	3	- 2	53			
80	4	-2	40			

Table 3 Laser process parameters

煤后在试样的两片玻璃中部沿平行于焊接方向切 取横向截面,经打磨、抛光后采用 Zeiss_Supra55 型场 发射扫描电镜及其自带能谱仪(energy duspersive spectroscopy, EDS)进行封接层的微观形貌分析和能谱测 试,采用 D8-Advance 多晶 X 射线衍射仪(X-ray diffractometer, XRD)对封接层进行物相分析,采用 BX41M-LED 型金相显微镜下观察气孔和分布特征。采用 Image J 软件对金相照片处理后测量计算气孔率、气孔 数目及其直径尺寸 d(见图 2),其中气孔率 p_r 为气孔 面积 A_p 与焊缝上表面面积 A_w 的百分比,即 $p_r = A_p/A_w \times$ 100%。图 2 中, d_1 和 d_2 为过气孔圆心相互垂直的两 条直径。



Fig. 2 Calculation of the diameter of porosity

2 实验结果与分析

2.1 真空平板玻璃封边气孔来源及形成原因

气体的存在是产生气孔的先决条件,焊接时,气体 的来源主要有4种形式:粉末颗粒间隙之间或基体表 面的残留空气、粉末或基体含有一定量的有机物质、粉 末或基体中低熔体金属化合物的挥发、粉末在熔封过 程中发生化学反应产生了新的气体。为了揭示真空平 板玻璃在激光封接过程中封接层的气孔成形原因,对 工艺参量激光功率 P = 80W、焊接速率 v = 2mm/s、离 焦量h = -2mm下的试样进行SEM分析,如图3所示。 封接层中出现了数量较多,大小不一、相互不连通的孤 立气孔,主要位于颗粒的交界处,在某些气孔边缘出现 微小裂纹,裂纹从气孔处向熔融块状组织延伸。在真空 平板玻璃封接过程中,由于焊料与玻璃基体之间存在一 定的热膨胀差异,会在封接层产生一定的热应力,气孔 在形成过程中也会产生一定的热涨压力,两者共同作用 下会在气孔处优先产生裂纹,裂纹的产生易使一些孤立 气孔连通,影响真空平板玻璃的封接质量。



Fig. 3 SEM morphology of sealing layer in P = 80 W, v = 2 mm/s, h = -2 mm

图4 为图3 中 M_1 处的能谱图。从图中可以看出, 封接层的主要元素为 Si, Pb, Ti, Na, O等, 在封接层中 未出现有机物所含 C, S 等特有元素, 所以可消除由有 机物造成气孔的原因。焊料的主要成分为 PbO, TiO₂, SiO₂, CuO 和 Fe₂O₃, 其均为难挥发物质, 因此可以消除 由焊料及其添加物挥发造成气孔的原因。



图 5 为封接层的 XRD 分析结果。从图中可以看出,激光焊接过程中生成的晶相主要为 PbTiO₃,还有部分 PbO 和 SiO₂ 相,PbO 和 TiO₂ 发生化学反应生成了 PbTiO₃,但是此过程中并不生成任何气体,因此可以消除粉末反应造成气孔的成因。综上所述,激光焊接真空平板玻璃气孔成因主要是由焊料粉末间的残留 空气引起的。



Fig. 5 XRD analysis of vacuum glazing sealing layer

2.2 激光功率对封接层气孔的影响

图6为不同激光功率下封接层气孔分布图。图7 为气孔率统计结果。激光功率的大小影响封接层的温 度梯度、冷却速率以及焊接过程的稳定性,从而对封接 层内部气孔产生不同程度的影响。从图6可见,气孔 无规则的分布在封接层内部,当激光功率为60W时, 气孔分布广泛,且存在较多的直径大于50µm 气孔,封 接层表面不平整;增大功率到70W时,仍存在较多大 直径气孔,且最大直径达到289.43µm,但封接层表面 平整度增加;激光功率为80W时,以直径小于50µm 的气孔为多,封接层表面平整,致密度高;激光功率为 90W时,小气孔数量大幅度减少,只见少量直径大于 50µm 的气孔,封接层表面较平整,致密度较高。由图 7可知,封接层气孔率呈先降后升的变化趋势。当激



Fig. 6 Pores distribution of sealing layer in laser power of 60W,70W,80W and 90W





光功率为70W时,封接层气孔率最大,达到20%,这主要是由于气孔直径较大造成的;当激光功率为80W时,气孔率最低,仅为4%。

图 8 为不同激光功率下封接层熔融区微观形貌。 从图中可以看出,当激光功率为60W(能量密度为 60J/mm²)和70W(能量密度为70J/mm²)时,激光功率 太低导致能量输入不足,焊料未完全融化,生成的液相 量偏少,熔体黏度较高,不利于焊料颗粒间的残留气体 溢出,所以图6中封接层内部存在较多大直径的孤立 小气孔。当激光功率达到 80W (能量密度为 80J/ mm²)时,能量输入增加使熔融金属液相量增加,焊料 黏度降低,焊料颗粒间的残留气体可以溢出,所以图6 中封接层气孔明显变少,同时随着激光功率的增加,熔 融粉末润湿性增强,有利于粉末铺展,使得封接层表面 平整度增加,提高了封接质量。当激光功率为90W (能量密度为90J/mm²)时,小气孔随着输入能量的升 高而汇聚,在内外压差作用下,汇集而成的大气泡大部 分从封接层溢出,只存在少部分无法溢出的气孔。可 以看出,当焊接速率和离焦量一定的条件下,过低或过 高的激光功率都不利于减少封接层的气孔缺陷。激光 功率为80W(能量密度为80J/mm²),封接层组织形



Fig. 8 Micromorphology of the melting zone at different laser powers

貌好,封接层封接质量佳。

2.3 焊接速率对封接层气孔的影响

通过对不同激光功率下封接层气孔分析可知,在 激光功率为80W时,其封接层气孔率低,封接质量较 佳,故对激光功率在80W时不同焊接速率下的真空平 板玻璃封接层气孔进行分析。

图 9 为不同焊接速率下封接层气孔分布图。图 10 为气孔率统计结果。从图 9 和图 10 看出,随着焊 接速率的增加,封接层气孔越来越多,相应地气孔率从 0.8%逐渐增大到 7.5%。焊接速率为 1mm/s 时,封接 层部分区域出现了少量直径小于 50μm 的气孔,最大 气孔尺寸仅为 48.58μm,且封接层表面平整致密;当 焊接速率为 2mm/s 和 3mm/s 时,封接层表面虽然平 整致密,但是气孔数量和气孔尺寸明显增加,封接质量 与焊接速率为 1mm/s 相比较差;焊接速率增加到 4mm/s 时,封接层气孔数量众多,分布广泛,大小不 一,封接层表面不平整且不致密,封接质量差。



Fig. 9 Pores distribution of sealing layer in welding speed of 1mm/s,2mm/s, 3mm/s and 4mm/s



Fig. 10 Variation of porosity under different welding speeds

图 11 为不同焊接速率下封接层熔融区微观形貌。 从图中可以看出,当焊接速率为 1mm/s(能量密度为 160J/mm²)时,焊料融化较彻底,熔融焊料铺展较好,



Fig.11 Micromorphology of the melting zone at different welding speeds 焊料的黏度低,残余气体可以溢出,在焊料颗粒之间只 存在极少气孔缺陷;当焊接速率逐渐增大时,焊料对激 光能量的吸收越来越少,焊料出现未完全熔化,焊料黏 度大,残余气体溢出困难,焊接速率达到4mm/s(能量 密度为40J/mm²)时,局部区域受热不均,不能较好地 形成晶粒,焊料颗粒间存在较多孔隙。可以看出,在激 光功率和离焦量一定的条件下,较低的焊接速率将有 利于减少封接层的气孔缺陷。焊接速率为1mm/s(能 量密度为160J/mm²),封接层组织形貌好,封接层封接 质量佳。

3 结 论

通过改变激光功率与焊接速率,对气孔的分布特 征及形成原因进行了分析。

(1)激光焊接真空平板玻璃的气孔主要是由焊料 粉末间的残余空气引起的。

(2) 在焊接速率为 2mm/s 和离焦量为 - 2mm 的 条件下,过低或过高的激光功率都不利于减少封接层 的气孔缺陷。当激光功率为 80W(能量密度为 80J/ mm²)时,封接层组织形貌好,封接层封接质量佳。

(3)在激光功率为80W和离焦量为-2mm的条件下,较低的焊接速率将有利于减少封接层的气孔缺陷,当焊接速率为1mm/s(能量密度为160J/mm²)时,封接层组织形貌好,封接层封接质量佳。

- 参考文献
- [1] LEI Zh L, LI Y, CHEN Y B, et al. Effect of process parameters on porosity formation ratio in dual-beam laser welding of aluminum alloys with filler wire [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2013, 34(2): 40-44(in Chinese).
- [2] SUI Sh X, YU Y L, FEI W, et al. Research of characteristics of weld formation of aluminum alloy by high power fiber laser welding [J].
 Laser Technology, 2017, 41(3): 322-327 (in Chinese).

- [3] WANG X H, GU X Y, SUN D Q. Reserach on interface characteristic of laser welding joints of steel/aluminum dissimilar materials[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(4): 26-33(in Chinese).
- [4] MIAO H, SHAN X, ZHANG R H, et al. Properties of vacuum plate glass for sealing[J]. Journal of Functional Materials, 2014, 45(21): 21094-21097 (in Chinese).
- [5] LIU T T, XU H F, HAN C L, et al. Research and industrialization development of vacuum glazing[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2013, 32(2): 268-273(in Chinese).
- [6] OCHOA C E, ARIES M B C, LOENEN E J V, et al. Considerations on design optimization criteria for windows providing low energy consumption and high visual comfort [J]. Applied Energy, 2012, 95 (2):238-245.
- [7] MIAO H, ZUO D W, ZHANG R H, et al. Study of shore stress of vacuum plate glazing at the atmospheric pressure [J]. Journal of Building Materials, 2008, 11(6): 757-761(in Chinese).
- [8] KIND H, GEHLEN E, ADEN M, et al. Laser glass frit sealing for encapsulation of vacuum insulation glasses [J]. Physics Procedia, 2014, 56:673-680.
- [9] MEMON S, FARUKH F, EAMES P C, et al. A new low-temperature hermetic composite edge seal for thefabrication of triple vacuum glazing[J]. Vacuum, 2015, 120(A):73-82.
- [10] LUO D W, SHEN Zh Sh. Porosity and glass sputtering in the sealing process of glass to metal [J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2011, 33(7): 856-862(in Chinese).
- ZHOU J X, TANG X H, ZHOU Y, et al. Investigation of the porosity defect phenomenon during laser welding of power metal material
 Laser Technology, 2003, 27(6): 503-505(in Chinese).
- [12] FANG Y, HYDE T J, ARYA F, et al. Indium alloy-sealed vacuum glazing development and context[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2014, 37:480-501.
- [13] TIAN W, ZHOU D W, QIAO X J, et al. Study on the reason of porosity formation in laser welding of magnesium and aluminun dissimilar metal[J]. Laser Technology, 2013, 37(6):825-828(in Chinese).
- [14] XU H F, LIU X G, BAO Y W, et al. Strength and reliability analysis of edge sealing in vacuum glazing[J]. Journal of Materials Science and Engineering, 2012, 30(1):123-127(in Chinese).
- [15] DÖHLER F, ZSCHECKEL T, KASCH S, et al. A glass in the CaO/MgO/Al₂O₃/SiO₂ system for the rapid laser sealing of alumina
 [J]. Ceramics International, 2017, 43(5):4302-4308.
- [16] MIAO H, SHAN X, LIU Y, et al. Sealing properties of PbO-TiO₂-SiO₂-R_xO_y system glass of vacuum glazing[J]. Transactions of Materials and Heat Treatment, 2015, 36(12): 13-18(in Chinese).
- [17] MIAO H, SHAN X, ZHANG J F, et al. Effect of sealing temperature on the sealing edge performance ofvacuum glazing [J]. Vacuum, 2015, 116:7-12.
- [18] MIAO H, XI X B, ZHANG R H, et al. Numerical calculation and experimental research on wind load of vacuum plate glass[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2013, 34(11): 1888-1894(in Chinese).
- [19] ZHANG J F, LIU S X, ZHANG Y J, et al. Formation mechanism of sealing edge pores for vacuum glazing using laser brazing technique [J]. Vacuum, 2017, 147:1-7.
- [20] ZHU G X, ZHANG A F, LI D C. Effect of process parameters on surface smoothness in laser cladding[J]. Chinese Journal of Lasers, 2010, 37(1): 296-301(in Chinese).